МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Тепловые процессы в электронике

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.04 25 00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

	F-FA-					
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3	3.2)	И	того		
Недель	1	6				
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ		
Лекции	32	32	32	32		
Лабораторные	16	16	16	16		
Практические	16	16	16	16		
Иная контактная работа	0,65	0,65	0,65	0,65		
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2		
Итого ауд.	66,65	66,65	66,65	66,65		
Контактная работа	66,65	66,65	66,65	66,65		
Сам. работа	30,3	30,3	30,3	30,3		
Часы на контроль	35,35	35,35	35,35	35,35		
Письменная работа на курсе	11,7	11,7	11,7	11,7		
Итого	144	144	144	144		

г. Рязань

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Фефелов Андрей Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Тепловые процессы в электронике

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ______2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от __ ____ 2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от	2029 г. №	
Зав. кафедрой		

2020 10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Системное изложение положений, представляющих теоретическую основу теплофизических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
П	икл (раздел) ОП: Б1.В					
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Информационные технологии					
2.1.2	Твердотельная электроника					
2.1.3	Технологические процессы наноэлектроники					
2.1.4	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах					
2.1.5	Физика колебаний					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:					
2.2.1	Лазерные и волоконно-оптические устройства					
2.2.2	Микроволновые приборы и устройства					
2.2.3	Научно-исследовательская практика					
2.2.4	Электронные и ионные приборы					
2.2.5	Электронные устройства отображения информации					
2.2.6	Электронные цепи и сигналы					
2.2.7	Элементы электронной техники					
2.2.8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы					
2.2.9	Лазерные технологии в промышленности					
2.2.10	Микропроцессоры в электронных устройствах					
2.2.11	Преддипломная практика					
2.2.12	Производственная практика					
2.2.13	Световые технологии					
2.2.14	Микропроцессорные системы сбора и обработки данных					
2.2.15	Приемники оптического излучения					

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования и проводить анализ результатов

ПК-1.2. Проводит тепловой расчет и анализ потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

Знает методы и инструменты выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Уметь

Умеет применять на практике методы и инструменты выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения **Владеть**

Владеет навыками выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-2: Способен анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований элементов, приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-2.1. Собирает, анализирует и обобщает научно-техническую информацию

Знать

Знает методы и инструменты анализа научных данных, результатов экспериментов и наблюдений

Уметь

Умеет применять на практике методы и инструменты анализа научных данных, результатов экспериментов и наблюдений **Владеть**

Владеет навыками научных данных, результатов экспериментов и наблюдений

ПК-2.2. Собирает, обрабатывает и обобщает результаты экспериментов и исследований элементов, приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники

Знать

Знает методики и инструменты систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

Уметь

Умеет применять на практике методики и инструменты систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

Владеть

Владеет навыками систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
	1. Знает методики и инструменты систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
3.1.2	2. Знает методы и инструменты анализа научных данных, результатов экспериментов и наблюдений
3.1.3	3. Знает методы и инструменты выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
3.2	Уметь:
3.2.1	1. Умеет применять на практике методики и инструменты систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
3.2.2	2. Умеет применять на практике методы и инструменты анализа научных данных, результатов экспериментов и наблюдений
3.2.3	3. Умеет применять на практике методы и инструменты выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
3.3	Владеть:
3.3.1	1. Владеет навыками систематизации и обобщения результатов исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
3.3.2	2. Владеет навыками научных данных, результатов экспериментов и наблюдений
3.3.3	3. Владеет навыками выполнения тепловых расчетов и анализа потребляемой мощности приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма	
	Курс		ции		контроля	
Раздел 1. Аудиторная работа						
Введение /Тема/	6	0				
Влияние теплового режима на надежность и	6	2	ПК-1.2-3	Л1.1 Л1.2	Контрольные	
выходные параметры приборов. Основные			ПК-1.2-У	Л1.3Л2.1	вопросы	
виды теплопередачи, используемые в системах			ПК-1.2-В	Л2.2	•	
			ПК-2.1-3			
			ПК-2.1-У			
			ПК-2.1-В			
			ПК-2.2-3			
			ПК-2.2-У			
			ПК-2.2-В			
Передача тепла излучением /Тема/	6	0				
	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Раздел 1. Аудиторная работа Введение /Тема/ Влияние теплового режима на надежность и выходные параметры приборов. Основные виды теплопередачи, используемые в системах охлаждения электронных приборов. /Лек/	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Раздел 1. Аудиторная работа 6 Введение /Тема/ 6 Влияние теплового режима на надежность и выходные параметры приборов. Основные виды теплопередачи, используемые в системах охлаждения электронных приборов. /Лек/	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Курс Раздел 1. Аудиторная работа 6 0 Введение /Тема/ 6 0 Влияние теплового режима на надежность и выходные параметры приборов. Основные виды теплопередачи, используемые в системах охлаждения электронных приборов. /Лек/ 6 2	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов ции Раздел 1. Аудиторная работа 6 0 Влияние теплового режима на надежность и выходные параметры приборов. Основные виды теплопередачи, используемые в системах охлаждения электронных приборов. /Лек/ 6 2 ПК-1.2-3 ПК-1.2-9 ПК-1.2-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Раздел 1. Аудиторная работа Семестр / Курс Часов Компетенции Литература Введение /Тема/ 6 0 0 1.1.1.1.2.3.3.1.3.1.2.1.3.1.3.1.2.1.3.3.1.3.1	

1.4	Основные закономерности теплового излучения: Законы Кирхгофа, Планка, смещения Вина, Стефана-Больцмана, Ламберта. Теплообмен между абсолютно черными поверхностями. Угловые коэффициенты облученности. Теплообмен между диффузно серыми поверхностями. Метод "лучистого сальдо", формула Христиансена. Защита от теплового излучения /Лек/	6	8	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Контрольные вопросы
1.5	Теплоотдача излучением /Пр/	6	2	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3Л3.2	Отчет
1.6	Экспериментальное определение коэффициента излучения поверхности /Лаб/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л3.3	Отчет
1.7	Передача тепла теплопроводностью /Тема/	6	0			
1.8	Температурное поле, изотермические поверхности, градиент температуры. Закон теплопроводности Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности в твердом теле. Теплопроводность в плоской и цилиндрической стенках. Термическое сопротивление. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Теплоизоляция. /Лек/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Контрольные вопросы
1.9	Передача тепла теплопроводностью /Пр/	6	2	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Отчет
1.10	Изучение методов измерения плотности тепловых потоков и сопротивления теплопередаче материалов /Лаб/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3Л3.1	Отчет
1.11	Передача тепла конвекцией /Тема/	6	0			

1.10			1 4	HIC 1 2 2	П10 П10	
1.12	Экспериментальное и теоретическое определение коэффициента теплоотдачи воздушного радиатора в режиме естественной конвекции /Лаб/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Отчет
1.13	Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи воздушного радиатора в режиме вынужденной конвекции /Лаб/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Отчет
1.14	Дифференциальное уравнение теплопроводности в текучей среде. Уравнение сплошности потока. Уравнения Навье — Стокса. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена в безразмерной форме. Числа подобия. Условия подобия тепловых процессов. Метод анализа размерностей, общий вид критериальных соотношений конвективного теплообмена естественной и вынужденной конвекцией, некоторые критериальные соотношения. Теплоотдача в канале постоянного поперечного сечения произвольной формы, изменение температур жидкости и стенки канала, температурного напора и плотности теплового потока в продольном сечении канала. Среднеинтегральные значения коэффициента теплоотдачи и температурного напора в канале. Логарифмический температурный напор. Частный случай не-стационарного конвективного теплообмена твер-дого тела с текучей средой. /Лек/	6	8	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Контрольные вопросы
1.15	Моделирование процесса стабилизации теплового режима газоразрядного лазера с учетом теплообмена излучением и конвекцией /Пр/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3Л3.2	Отчет
1.16	Интенсификация теплообмена компонентов РЭА/Тема/	6	0			
1.17	Развитие поверхности теплообмена путем оребрения. Передача теплового потока через прямоугольные и круглые ребра. Оптимизация оребрения. Конфигурирование теплоотводов на поверхности и в объеме печатной платы для интенсификации теплоотдачи элементов печатного монтажа. /Лек/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Контрольные вопросы

				·		
1.18	Моделирование распределения температуры в основании и ребрах воздушного радиатора в режиме естественной конвекции /Пр/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3	Л1.2 Л1.3	Отчет
				ПК-2.2-У		
1.19	Теплообменные аппараты /Тема/	6	0	ПК-2.2-В		
1.20	V	(1	ПК 1 2 2	П1 2	V
1.20	Классификация теплообменных аппаратов: контактные и поверхностные, регенеративные и рекуперативные теплообменники. Виды рекуперативных теплообменников: кожухотрубные и пластинчатые теплообменники, их достоинства и недостатки. Основные соотношения, описывающие теплообмен в рекуперативном теплообменнике в режиме противотока. /Лек/	6	4	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Контрольные вопросы
1.21	Охлаждение мощной радиоэлектронной аппаратуры. Двухконтурные жидкостные системы охлаждения /Пр/	6	2	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.4	Отчет
1.22	Общие принципы расчета температур полупроводниковых компонентов РЭА в корпусе /Тема/	6	0			
1.23	Тепловое сопротивление «кристалл (переход) - корпус», «кристалл (переход) — окружающая среда». Особенности применения этих характеристик в задачах расчета тепловых режимов полупроводниковых компонентов РЭА. /Лек/	6	2	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Контрольные вопросы
1.24	Расчет температуры кристалла полупроводникового устройства /Пр/	6	2	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-У	Л1.2 Л1.3	Отчет
	Раздел 2. Внеаудиторная работа и контроль знаний					
2.1	Консультирование, индивидуальные занятия со студентами, самостоятельная и письменная работа студентов, экзамен /Тема/	6	0			
2.2	Консультирование /ИКР/	6	0,65	ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В		Вопросы к экзамену

2.3	Индивидуальные занятия /Кнс/	6	2	ПК-1.2-3		Контрольные
2.3	тиндивидуальные запитии / кпс/			ПК-1.2-У		вопросы
				ПК-1.2-В		Бопросы
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
2.4	Экзамен /Экзамен/	6	35,35	ПК-1.2-3		Вопросы к
			,	ПК-1.2-У		экзамену
				ПК-1.2-В		
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
2.5	Самостоятельная работа обучающихся /Ср/	6	30,3	ПК-1.2-3		Устный опрос
				ПК-1.2-У		
				ПК-1.2-В		
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
2.6	Расчет систем двухконтурного жидкостного	6	11,7	ПК-1.2-3	Л1.2	Защита КР
	охлаждения устройств электронной			ПК-1.2-У	Л1.3Л2.1	
	техники /КПКР/			ПК-1.2-В	Л2.2Л3.4	
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Тепловые процессы в электронике»)

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
		6.1. Рекомендуемая литература			
		6.1.1. Основная литература			
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л1.1	Улитенко А. И., Гуров В. С., Пушкин В. А.	Принципы построения индивидуальных систем охлаждения электронных приборов и устройств	Москва: Горячая линия -Телеком, 2015, 286 с.	978-5-9912- 0232-9, https://e.lanbo ok.com/book/ 111112	
Л1.2	Дьяконов, В. Г., Лонщаков, О. А.	Основы теплопередачи: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследователь ский технологическ ий университет, 2011, 230 с.	978-5-7882- 1114-5, https://www.i prbookshop.r u/62530.html	

№	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название
					ЭБС
Л1.3	Амирханов, Д. Г.	Теплопередача	а: учебное пособие	Казань:	978-5-7882-
				Казанский	0611-0,
				национальный	https://www.i
				исследователь	prbookshop.r
				ский	u/63482.html
				технологическ	
				ий	
				университет,	
			12 Horo wywe zy wog wyronogyma	2008, 119 c.	
No	Anmont comprise	1	5.1.2. Дополнительная литература	Hawamawa amna	V a zvvva amp a /
Mō	Авторы, составители		Заглавие	Издательство,	Количество/
				год	название
ПО 1	Ф.1 А А	37		D 2000	ЭБС
Л2.1	Фефелов А.А.		ссогабаритных показателей	Рязань, 2008,	, 1
			ных и газоразрядных приборов большой и	16c.	
		среднеи мощн	ости : автореферат		
Л2.2	Фефелов А.А.	V пуншение ма	ассогабаритных показателей	Рязань, 2008,	, 1
312.2	Ф СФСЛОВ ТЕТЕ		ных и газоразрядных приборов большой и	215c.	, 1
			ости: диссертация	2130.	
		ередней мощн	ости : днесертиция		
NC.	T A	T	6.1.3. Методические разработки	T 11	10
$N_{\underline{0}}$	Авторы, составители		Заглавие	Издательство,	Количество/
				год	название
					ЭБС
Л3.1	Фефелов А.А.,		одов измерения плотности тепловых потоков и	Рязань: РИЦ	,
	Фефелова К.Б.,	-	я теплопередаче материалов : Методические	РГРТУ, 2016,	https://elib.rsi
	Пушкин В.А.,	указания			eu.ru/ebs/dow
	Рожков О.В.				nload/993
Л3.2	Фефелов А.А.,	Таплорое напу	чение. Элементы теории и примеры решения	Рязань: РИЦ	
113.2	Брыков А.В.			РГРТУ, 2011,	https://elib.rs
	Брыков А.Б.	типовых задач	: Методические указания	P1 P1 y, 2011,	https://elib.rsr
					eu.ru/ebs/dow
					nload/996
Л3.3	Рожков О.В.,	Термография	и тепловизионное обследование : метод. указ.	Рязань, 2016,	, 1
31 3.3	Пушкин В.А.,	к лаб. работе	i rensiosiisiioimoe ooosiegosaime . merog. ykas.	24c.	, 1
	Фефелов А.А.	R state. pacere		2 10.	
T2 4		7		2010	
Л3.4	Улитенко А.И.,		двухконтурного жидкостного охлаждения	Рязань, 2018,	, 1
	Фефелов А.А.	устроиств элег	стронной техники: метод. указ. к курс. проект.	24с.; прил.	
	6.3 Переч	ень программн	ого обеспечения и информационных справочн	ных систем	
	6.3.1 Перечень лице	нзионного и св	ободно распространяемого программного обес	печения, в том ч	исле
			отечественного производства		
	Наименование		Описание		
Операц	ционная система Window	VS	Коммерческая лицензия		
MS Off	ice 2003		Комерческая лицензия		
LibreOt	ffice		Свободное ПО		
MathCA	AD		Коммерческая лицензия		
		6.3.2 Пепе	чень информационных справочных систем		
		sicia mope	T-T-T		

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

6.3.2.1 6.3.2.2

		7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1	223 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий, компьютерный класс Специализированная мебель (20 посадочных места), магнитно-маркерная доска. 8 ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
2	2	404 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель (120 мест), мультимедийное оборудование, экран, компьютер, доска.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Тепловые процессы в электронике»)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей

20.08.25 18:36 (MSK) Простая подпись

20.08.25 18:36 (MSK) Простая подпись

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ